

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-213891

(43)Date of publication of application : 20.08.1996

(51)Int.CI.

H03K 17/687

(21)Application number : 07-036083

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 31.01.1995

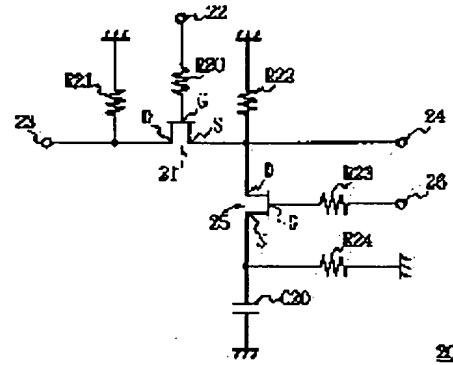
(72)Inventor : KOHAMA KAZUMASA

## (54) SIGNAL CHANGEOVER DEVICE

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To operate a FET switch of the signal changeover device under the operation of a positive power supply.

**CONSTITUTION:** A 1st voltage V1 set to OV or over or a 2nd voltage V2 set higher than the 1st voltage is alternately applied to a terminal 22. Thus, a field-effect transistor(TR) 21 is switched on/off and a signal between an input terminal and an output terminal is switched by using a channel part between a drain and a source of the field-effect TR 21.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 09.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3322377

[Date of registration] 28.06.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-213891

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

(51)Int.Cl.<sup>8</sup>  
H 0 3 K 17/687

識別記号

府内整理番号

F I

技術表示箇所

9184-5K

H 0 3 K 17/ 687

G

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全7頁)

(21)出願番号 特願平7-36083

(22)出願日 平成7年(1995)1月31日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 小浜 一正

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー  
株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

(54)【発明の名称】 信号切換え装置

(57)【要約】

【目的】本発明は、信号切換え装置について、正電源動作でFETスイッチ回路を動作させることができる。

【構成】0ボルト以上に設定された第1の電圧(V1)と、当該第1の電圧に比して高く設定された第2の電圧(V2)を交互に印加することによつて、電界効果型トランジスタ(21、31)をオンオフ動作させ、電界効果型トランジスタ(21、31)のドレインとソース間のチャネル部分を用いて入出力端子間の信号切り換ができる。

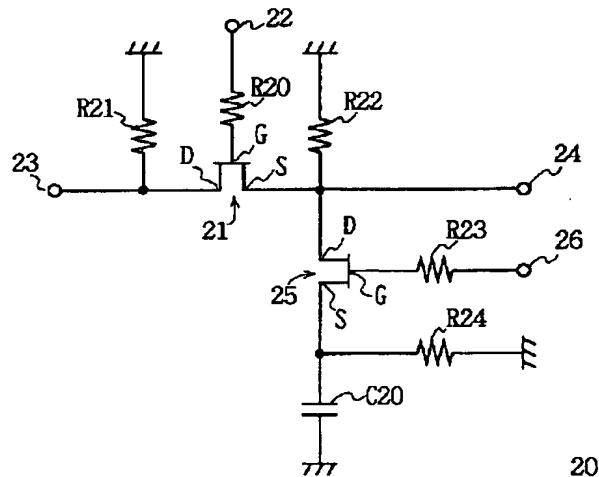


図1 第1の実施例のF E Tスイッチ回路

1

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】入出力端子間に設けた電界効果型トランジスタのドレインとソース間のチャネル部分を信号の通路とする信号切換え装置において、

上記電界効果型トランジスタのゲートと高インピーダンスの第1の抵抗を介して設置される第1のゲート制御端子と、

上記電界効果型トランジスタのドレイン端子及び又はソース端子と対接地間に接続される第2の抵抗とを具え、上記第1のゲート制御端子に対して0ボルト以上に設定された第1の制御電圧と当該第1の制御電圧に比して高く設定された第2の制御電圧を交互に印加することを特徴とする信号切換え装置。

【請求項2】1段又は複数段に直列接続され、上記入出力端子の少なくとも一つと対接地間にドレイン端子又はソース端子とで接続するシャント用の電界効果型トランジスタと、

各上記シャント用の電界効果型トランジスタに高インピーダンスの第3の抵抗を介して設置される第2のゲート制御端子と、

各上記入出力端子の少なくとも1つと対接地間に接続される第4の抵抗とでなり、上記第1の制御電圧と、当該第1の制御電圧、上記電界効果型トランジスタのビルトイン電圧及びピンチオフ電圧に比して高く設定される第3の制御電圧を上記第1のゲート制御端子と上記第2のゲート制御端子に対して互い違いに交互に印加することを特徴とする請求項1に記載の信号切換え装置。

【請求項3】1段又は複数段に直列接続され、上記入出力端子の少なくとも一つと対接地間にドレイン端子又はソース端子とで接続するシャント用の電界効果型トランジスタと、

各上記シャント用の電界効果型トランジスタに高インピーダンスの第3の抵抗を介して設置される第2のゲート制御端子と、

各上記入出力端子の少なくとも1つと対接地間に接続される第4の抵抗と、各上記シャント用の電界効果型トランジスタの接地側のドレイン端子又はソース端子と対接地間に接続される第5の抵抗と、

終段に接続される上記シャント用の電界効果型トランジスタのドレイン端子又はソース端子と対接地間に接続される容量とでなり、上記第1の制御電圧と、当該第1の制御電圧と上記電界効果型トランジスタのビルトイン電圧の両方に比して高く設定される第3の制御電圧を上記第1のゲート制御端子と上記第2のゲート制御端子に対して互い違いに交互に印加することを特徴とする請求項1に記載の信号切換え装置。

【請求項4】上記電界効果型トランジスタは、接合型電界効果型トランジスタであることを特徴とする請求項1に記載の信号切換え装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【目次】以下の順序で本発明を説明する。

産業上の利用分野

従来の技術（図6及び図7）

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段（図1～図4）

作用（図5）

実施例（図1～図5）

（1）第1の実施例（図1及び図2）

（2）第2の実施例（図3～図5）

（3）他の実施例

発明の効果

## 【0002】

【産業上の利用分野】本発明は信号切換え装置に関し、例えば高周波信号の入出力を切換えるものに適用して好適なものである。

## 【0003】

【従来の技術】現在、自動車電話、携帯電話等の移動体通信ビジネスは大きく発展してきている。しかし、都市部においては、通信回線の不足が深刻になつてきており、各国で様々な、移動体通信システムが立ち上がりようとしている。これらの通信システムの多くは、現在の移動体通信システムで用いている周波数帯域に対して、より高周波側の準マイクロ波帯を用いる。

【0004】これらの通信システムにおける携帯端末においては、半導体電界効果トランジスタ(FET)を用いて、準マイクロ波信号を処理する場合が多い。特に、準マイクロ波帯を使用していることと、端末が携帯性を重視するために、小型、低電圧駆動及び低消費電力が実現できるGaAs(ガリウム砒素)FETを使用した、MMIC(mono lithic microwave integrated circuit)の開発が重要なとなつてきている。これらのマイクロ波信号処理デバイスの中で、携帯端末内で高周波信号を切り替える高周波スイッチが、重要なキーデバイスの一つとなつてきている。

【0005】ガリウム砒素FETをスイッチ用デバイスとして用いる場合、ゲートをピンチオフ電圧より、十分高い電圧に設定して、FETのソースードレイン間を低インピーダンス状態としてオンとする。逆に、ゲートをピンチオフ電圧より、十分低い電圧に設定して、FETを高インピーダンス状態としてオフとする。しかし、一般に、スイッチ用のガリウム砒素FETのピンチオフ電圧は、負に設定される場合が多い。従つて、FETをオフ状態にするためには、ゲートの電位を負にバイアスする必要がある。

【0006】図6にガリウム砒素FETを用いた一般的なスイッチ回路の基本型を示す。図6に示すように、FETスイッチ回路1は入出力端子2、3間にFET4が設けられ、ゲートGを抵抗R1を介して接続されるゲート制御端子5によってオンオフ制御する。FET4と入出力端子

50

2間には、他端が接地された抵抗R2とFET6のドレインDを接続し、入出力端子3との間に他端を接地した抵抗R3を接続する。FET6は抵抗R4を介してゲートGに接続されるゲート制御端子7によってオンオフ制御される。

【0007】このスイッチ回路1をオン状態にするときは、FET4はオン、FET6はオフに設定する。逆に、スイッチ回路1をオフ状態に設定するときは、FET4はオフ、FET6はオンに設定する。ここでFET6は、このスイッチ回路をオフ状態とした時に、FET4より漏れてくる高周波信号をグランドに引き込み、アイソレーションを高めるために設けられるシャント用のFETである。一般に、ガリウム砒素FETを用いた高周波スイッチの場合には、信号経路に対し、シリーズに接続された1個のFET4のみでは十分なアイソレーション特性を得ることは難しいのでシャントFET6を対接地間に接続する。

【0008】また、他に図7に示すような基本回路を用いて、ガリウム砒素FETを正電源で制御する方法がある。このFETスイッチ回路1の動作原理は図6のスイッチ回路1と基本的には同じであるが、各FETのドレイン、ソースのバイアス方法が異なっている。図7を見ればわかるように、コンデンサC1、C2、C3により、各FETのドレイン、ソース領域を、グランドと外部信号線より、DC的に分離している。さらに、抵抗R2、R4、R5を介して、V<sub>bias</sub>端子より、各FETのドレイン、ソース領域をDCバイアスを行つてある。この場合、FETスイッチ回路1を正電源で動かすために、V<sub>bias</sub>は正バイアスする。

【0009】この場合、ゲートに0[V]以上の制御電圧を印加してもV<sub>bias</sub>に対して電位が低ければ、ゲートのドレイン及びソースに対する相対的バイアスを負にすることが可能となる。これにより、FETのピンチオフ電圧が負であつても、FETのピンチオフ電圧を適当に選べば、FETをピンチオフ状態にすることが可能となり、スイッチング動作ができる。

#### 【0010】

【発明が解決しようとする課題】ところで、スイッチ回路1を用いた場合、抵抗R2、R3、及びFET6が接続されているグランドよりDCバイアスされ、各FETのドレイン、ソースは0[V]に設定されることになる。従つて、先ほども述べたように、FETをオフ状態とするためには、ピンチオフ電圧が一般に負であるため、例えば、オンオフ制御電圧を0/-5Vのようにしてオフ時のゲートバイアスを負にしなければならない。しかし、携帯端末等でこのようなスイッチ回路を用いる場合、負電源を発生させるための、DC-DCコンバータ等の余分な外付回路が必要となり、コストアップ、回路占有面積の増大につながり、スイッチ回路としては好ましくないという問題があつた。

#### 【0011】またFETスイッチ回路1を用いた場合、

RF信号ラインバイアス用のDC端子V<sub>bias</sub>が余分に必要であり、好ましくない。また、このDCバイアス系統を介した、アイソレーションの劣化や、寄生容量や寄生インダクタンスに起因する特性の悪化が起こりやすいという問題があつた。さらに、このFETスイッチ回路1をMMIC化する場合、経済的なチップサイズを考えれば、ICチップ内で実現できる容量は例え、たかだか数十[pF]程度としれているので、UHF帯以下の信号は透過することができない。従つて、UHF帯以下の帯域ではICの特性は著しく悪化するという問題があつた。以上のように、正電源動作で十分な性能を示すスイッチICの実現は、現在の技術では困難である。

【0012】本発明は以上の点を考慮してなされたもので、正電源動作で高周波信号のFETスイッチ回路を動作させることのできる信号切換え装置を提案しようとするものである。

#### 【0013】

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため本発明においては、入出力端子間(23-24、33-34)に設けた電界効果型トランジスタ(21、31)のドレインとソース間のチャネル部分を信号の通路とする信号切換え装置(20、30)において、電界効果型トランジスタ(21、31)のゲートと高インピーダンスの第1の抵抗(R20、R30)を介して設置される第1のゲート制御端子(22、32)と、電界効果型トランジスタ(21、31)のドレイン端子及び又はソース端子と対接地間に接続される第2の抵抗(R21、R22、R31、R32)とを備え、ゲート制御端子(22、32)に対して、0ボルト以上に設定された第1の電圧(V1)と当該第1の電圧に比して高く設定された第2の電圧(V2)を交互に印加する。

#### 【0014】

【作用】0ボルト以上に設定された第1の電圧(V1)と、当該第1の電圧に比して高く設定された第2の電圧(V2)を交互に印加することによつて、電界効果型トランジスタ(21、31)をオンオフ動作させ、電界効果型トランジスタ(21、31)のドレインとソース間のチャネル部分を用いて入出力端子間の高周波信号の信号切り換えができる。

#### 【0015】

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述する。

#### 【0016】(1) 第1の実施例

図1において、20は全体として本発明によるJFET(junction field effect transistor)を用いたFETスイッチ回路を示し、FET21のゲートGに高インピーダンスの抵抗R20を介してゲート制御端子22を設け、ソースSとドレインDをそれぞれRF信号の入出力端子23、24とする。入出力端子23には、一端が接地された高インピーダンスの抵抗R21が他端を接続する。

また入出力端子24には、一端が接地された高インピーダンスの抵抗R22が他端を接続すると共に、FET25のドレインDを接続する。FET25は、ゲート電圧を制御するゲート制御端子26が高インピーダンスの抵抗R23を介して接続されると共に、ソースSに一端を接続し他端を接地した高インピーダンスの抵抗R24と、他

$$0 \leq V_1 < V_b < V_2$$

の関係を有している。

【0018】図2の等化回路20Aに示すように、FETスイッチ回路20をオン状態に設定するときは、ゲート制御端子22、26に対してそれぞれ、制御電圧V2、V1を印加する。ここで数式(1)より制御電圧V2はFETのビルトイン電圧Vbより大きく設定してあるので、FETのゲート部分の接合は順方向バイアスとなり、低インピーダンス状態となる。この逆にFETスイッチ回路20をオフ状態に設定するときには、ゲート制御端子22、26に対してそれぞれ、制御電圧V1、V2が印

$$R_{\text{on}} = R_{21} \parallel R_{22} \parallel (R_{ds25} + R_{24})$$

で表され、この結果、RF信号の入出力端子23と24との電位差V3は数式(2)を用いて次式

$$V_3 = (V_2 - V_b) \frac{R_{\text{on}}}{R_{20} + R_{\text{on}}} \quad \dots \dots (2)$$

のように表される。

【0020】さらにFET25はピンチオフ状態なので抵抗R<sub>ds25</sub>が抵抗R21、R22、R24に対して十分に

$$R_{\text{on}} = R_{21} \parallel R_{22} \quad \dots \dots (3)$$

のように変形でき、これを用いて数式(3)は次式

$$V_3 = (V_2 - V_b) \frac{R_{21} \parallel R_{22}}{R_{20} + R_{21} \parallel R_{22}} \quad \dots \dots (4)$$

のように変形され得る。ここで制御電圧V2は、FET25のビルトイン電圧Vbよりも大きく設定しているので、数式(5)より、電位差V3は正電位となる。従つ

$$V_1 - V_3 < 0$$

が成立してFETのゲート制御端子には相対的に負の電圧を印加することができる。このときFETのピンチオフ電圧を適当に設定すれば、FET25をピンチオフ状態とすることはできる。

【0021】以上の構成において、例えば、制御電圧V2、V1をそれぞれ0[V]、3[V]とし、抵抗R20、R23をそれぞれ5[kΩ]、抵抗R21、R22、R24をそれぞれ20[kΩ]に設定する。ここでFET21及び25にビルトイン電圧Vbは1.2[V]のガリウム砒素のJFETを用いる。このときRF信号の入出力端子23と24の電位差V3は、数式(2)より1.2[V]となる。従つてFET25のゲートGのドレインDに対する電位は-1.2[V]となり、FET26のピンチオ

端を接地したコンデンサC20が接続されている。

【0017】FETスイッチ回路20は、ゲート制御端子22、26に対して制御電圧V1及びV2を印加してオンオフ制御する。制御電圧V1及びV2とはFETのビルトイン電圧Vbとの間に次式

$$\begin{aligned} \text{【数1】} \\ \dots \dots (1) \end{aligned}$$

加される。

【0019】ゲート制御端子22に制御電圧V2を印加すると、抵抗R20、FET21を通じて電流Iが流れ、RF信号ラインをバイアスする抵抗R21、R22及びR24を通じてグランドに流れる。このときFET21のダイオード部分では、ビルトイン電圧Vb分の電圧降下が起こる。ここで、抵抗R21、R22、R24及びFET25のドレイン-ソース間の抵抗R<sub>ds25</sub>の並列接合のインピーダンスR<sub>on</sub>が次式

$$\begin{aligned} \text{【数2】} \\ \dots \dots (2) \end{aligned}$$

【数3】

大きいので、並列接合のインピーダンスR<sub>on</sub>が次式

$$\begin{aligned} \text{【数4】} \\ \dots \dots (4) \end{aligned}$$

て制御電圧V1を適当に選択すれば次式

$$\begin{aligned} \text{【数5】} \\ \dots \dots (5) \end{aligned}$$

【数6】

$$\dots \dots (6)$$

フ電圧Vpを-1.2[V]以上、例えば、ピンチオフ電圧Vp=-0.5[V]とすれば、FET25をオフ状態に設定できる。また逆にゲート制御端子22、26にそれぞれ制御電圧V1、V2を印加すれば、同様の原理でFET21はオフ状態、FET25はオン状態になり、FETスイッチ回路20はオフ状態に設定される。

【0022】以上の構成によれば、FETスイッチ回路20を正電源動作によってオン、オフ動作させることができる。さらに上述の実施例によれば、FETスイッチ回路20を構成する各FETのドレイン、ソースのバイアスはスイッチング用FETのゲートからなされ、各RF信号ラインのバイアス抵抗R21、R22及びR24は接地されているので、電源バイパスコンデンサが不要となり、

これにより寄生リアクタンスを小さく抑えることができる。

【0023】(2) 第2の実施例

図3において、30は本発明による第2の実施例のJFETを用いたFETスイッチ回路を示し、FET31のゲートGに高インピーダンスの抵抗R30を介してゲート制御端子32を設け、ソースSとドレインDにそれぞれ外部よりDC的に独立したRF信号の入出力端子33、34を設ける。入出力端子33には、一端が接地された高インピーダンスの抵抗R31の他端を接続する。また入出力端子34には、一端が接地された高インピーダンスの抵抗R32の他端が接続されると共に、シャントFETとなるFET35及びFET36が2段にカスケード接続される。

【0024】FET35及びFET36は、FET31がドレインDを入出力端子34に接続してソースSを接地したFET36のドレインDと接続する。このFET35及びFET36には、ゲートGにそれぞれ高インピーダンスの抵抗R33、R34を介してゲート制御端子37、38が設けられている。FET35とFET36の接続点Aには他端を接地した高インピーダンスの抵抗R35を接続している。

【0025】このFETスイッチ回路30のオンオフは、ゲート制御端子32、37及び38に加えられる制御電圧V1、V2によって制御される。

【0026】このFETスイッチ回路30をオン状態に設定するときは、ゲート制御端子32に対して制御電圧V2を印加し、同時にゲート制御端子35及び36に対してそれぞれ、制御電圧V1を印加する。反対にオフ状態に設定するときには、ゲート制御端子32に対して制御電圧V1を印加し、同時にゲート制御端子35及び36に対してそれぞれ、制御電圧V2を印加する。

【0027】以上の構成において、図4の等価回路30Aに示すように、FETスイッチ回路30をオン状態に設定する場合、制御電圧V1を0[V]としてゲート制御端子32に正電圧である制御電圧V2、ゲート制御端子37、38のそれぞれに対して0[V]の制御電圧V1を同時に印加する。このときFET35、36のアイソレーションが十分に保たれていれば、FET31のゲート-チャネル間にはビルトイン電圧程度の電圧が印加されるため、FET31はオン状態となる。

【0028】すなわち、ゲート制御端子32に制御電圧V2が印加されると、電流Iが抵抗R30、FET31のゲートGを通り、抵抗R31、32、35及びFET36のソース-ドレイン間の抵抗（抵抗R<sub>ds36</sub>）を通りグラウンドに流れる。このとき抵抗R35及びFET35のソース-ドレイン間の抵抗（抵抗R<sub>ds35</sub>）を電流が流れることにより、電圧降下を起こしFET31とFET36との間の電位V<sub>ds2</sub>が上がる。従つて上述した第1の実施例の

$$0 \leq V_4 < V_p < V_b < V_5$$

場合によるシャントFET25が1段の場合に比べてFET31のソース電位が高くなり、その分、ゲート制御電圧を低く設定することができる。つまり制御電圧V1が0[V]の場合、FET35のゲートGのソースSに対する電位は-V<sub>ds2</sub>となり、V<sub>ds2</sub>分だけゲート電位が低く設定できることになる。

【0029】このようにシャントFETを2段にすれば、シャントFETが1段の場合に比較してピンチオフ電圧V<sub>p</sub>を低く設定してもFET31をピンチオフ状態に設定することができる。また、このときFET36ではアイソレーションが不十分であってもFET35でアイソレーションが保持されれば、FE35及び36でなるシャント枝からの信号の漏れはなくスイッチ回路としての損失を小さく抑えることができる。

【0030】図5にシャントFETを1段にしたとき、2段にしたときのピンチオフ電圧に対する挿入損失の依存性をシミュレーションした結果を示す。これにより、シャントFETを2段にした場合（図中aで示す）はシャントFETを1段接続したとき（図中bで示す）に比して、低挿入損失域が電圧の低い側に約0.05[V]延びていることがわかる。従つてシャントFETを2段にすることにより、FETのピンチオフ電圧をその分、低く設定することができ、オン状態のドレイン-ソース間の抵抗を軽減できる。

【0031】以上の構成によれば、第1の実施例と同様の効果が得られるのに加え、シャント部分のFET35及び36を2段にカスケード接続したことにより、グランドに近い側のFETの電圧降下分だけ、信号経路に近い側のFETのソース電位が上がり、相対的に信号経路に近い側のFETのソースに対するゲート電位が低く設定できる。これにより、FETのピンチオフ電圧を正に高く設定しなくとも正電源のみで動作するFETスイッチ回路を実現できる。またこのときピンチオフ電圧を低く設定できるため、FETのオン抵抗を小さくすることができ、FETスイッチの挿入損失を小さく抑えることができる。

【0032】さらに上述の実施例によれば、ガリウム砒素のMES FET(metal semiconductor field effect transistor)のようなビルトイン電圧が低いFETを用いても正電源動作が実現可能となる。さらに上述の実施例によれば、シャントFETとグランド間に容量が無いため、DCからマイクロ波帯域までの動作が可能となる。

【0033】(3) 他の実施例

なお上述の実施例においては、シャントFETを2段に接続した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、シャントFETを1段接続としても良い。この場合、回路は図1に示したFETスイッチ回路20と同一のものが用いられるが、この際、FETのピンチオフ電圧V<sub>p</sub>とゲートの制御電圧V4、V5との関係が次式

【数7】

…… (7)

となるように設定する。この結果、ゲート制御端子 22 及び 26 に正電圧でなる制御電圧  $V_4$  を加えれば、FET 21 及び 25 はオン状態となり、 $V_5$  を加えることによってオフ状態とすることができる正電源で信号切り換え動作ができる。

【0034】また上述の実施例においては、2つの入出力端子間に設けられた FET スイッチ回路について述べたが、本発明はこれに限らず、3つ以上の入出力端子間に上述した FET スイッチ回路を複数段接続して、入出力端子間の信号経路を切換えるようにしても良い。また上述の実施例においては、シャント FET を1段又は2段に接続した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じて段数を増やしても良い。

【0035】また上述の実施例においては、各入出力端子と対接地間にそれぞれ高インピーダンスの抵抗 R 21、R 22、R 32、R 33 を設けた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、少なくとも1つの入出力端子と対接地間に抵抗を設けるようにすれば良い。

#### 【0036】

【発明の効果】上述のように本発明によれば、0ボルト以上に設定された第1の電圧と、当該第1の電圧に比して高く設定された第2の電圧を交互に印加することによって、電界効果型トランジスタをオンオフ動作させ、電界効果型トランジスタのドレインとソース間のチャネル部分を用いて入出力端子間の信号切り換えができる、かくして正電源動作で信号切り換え動作させることのできる

【図1】

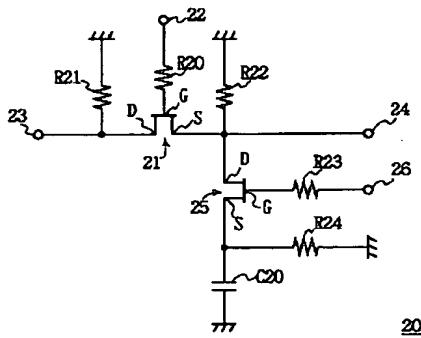


図1 第1の実施例のFETスイッチ回路

信号切換え装置を実現し得る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による FETスイッチ回路の説明に供する回路図である。

【図2】図1の FETスイッチ回路の等価回路を示す回路図である。

【図3】本発明の第2の実施例による FETスイッチ回路の説明に供する回路図である。

【図4】図3の FETスイッチ回路の等価回路を示す回路図である。

【図5】2段にシャント FETを接続した場合の FETスイッチ回路のビンチオフ電圧に対する挿入損失の推移を示すグラフである。

【図6】従来の FETスイッチ回路の説明に供する回路図である。

【図7】図6の FETスイッチ回路の等価回路を示す回路図である。

#### 【符号の説明】

1、20、30……FETスイッチ回路、2、3、23、24、33、34……入出力端子、4、6、21、25、31、35、36……FET、5、7、22、26、32、37、38……ゲート制御端子、R1、R2、R3、R4、R20、R21、R22、R23、R24、R30、R31、R32、R33、R34……抵抗、C1、C2、C3、C20……コンデンサ。

【図2】

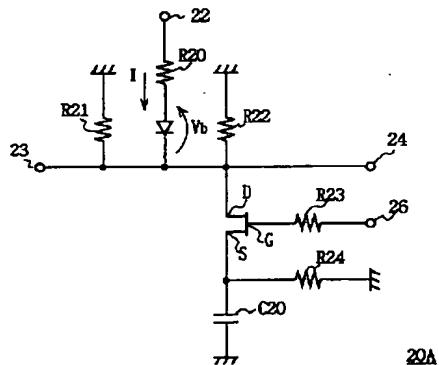


図2 FETスイッチ回路の等価回路

【図3】

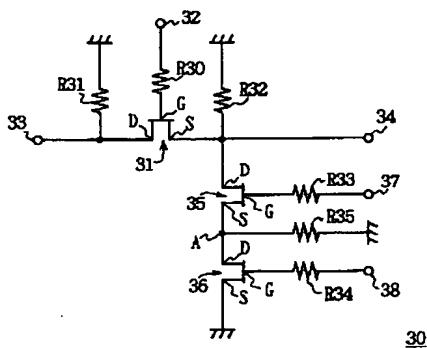


図3 第2の実施例のFETスイッチ回路

【図4】

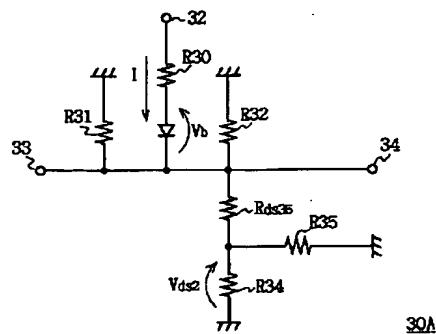
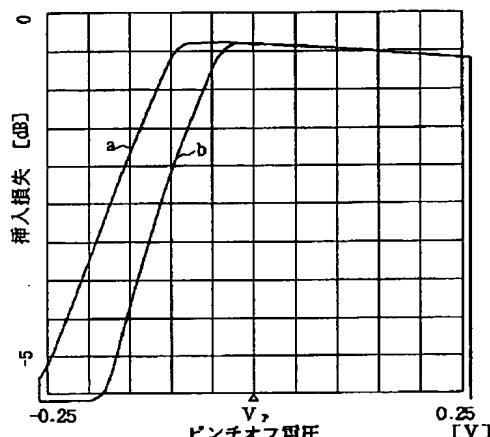


図4 FETスイッチ回路の等価回路

【図5】

図5 正電源動作スイッチの挿入損失のV<sub>ds</sub>依存性

【図6】

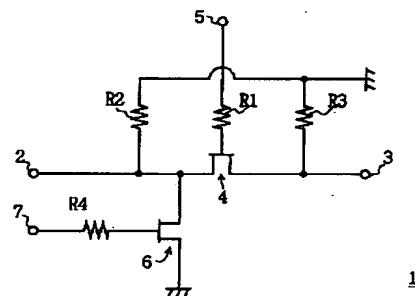


図6 従来のFETを用いたスイッチ回路(1)

【図7】

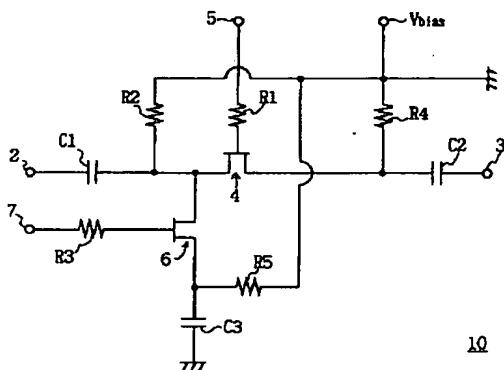


図7 従来のFETを用いたスイッチ回路(2)